特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

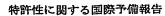
RI	ECEI	/ED
2 6	AUG	200

WIPO

電話番号 03-3581-1101 内線 6232

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 W1260-00	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP03/14741	国際出願日 (日.月.年) 1	9. 11. 03	優先日 (日.月.年) 27	. 11. 02
国際特許分類 (IPC) Init Cl' H05K3/46				
出願人 (氏名又は名称) 住友ベークライト株式会社	·			
1. この報告書は、PCT35条に基づ 法施行規則第57条(PCT36条)			・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	,
2. この国際予備審査報告は、この表紙	を含めて全部で _	3 ~~	ジからなる。	
3. この報告には次の附属物件も添付さ a 附属書類は全部で	れている。 ページで	ある。		
補正されて、この報告の基 囲及び/又は図面の用紙(む明細書、請求の範
第 I 欄 4. 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し		時における国際出願の問	県示の 範囲を超えた補	正を含むものとこの
			(命で併せる)種類、数を示す)。
b [_] 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示す プルを含む。(実施細則第8		ータ読み取り可能な形		
4. この国際予備審査報告は、次の内容				-
 	超告の基礎	•		
第11 概 優先権				
第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成				
		性、進歩性又は産業上	の利用可能性について	の見解、それを裏付
けるための文				
│ 第Ⅵ欄 ある種の引用文献 │ ' 別欄 国際出願の不備				
第四個国際出願に対				!
国際予備審査の請求書を受理した日 31.03.2004		国際予備審查報告	を作成した日 4.08.2004	
名称及びあて先	1	特許庁審査官(権	 限のある職員)	38 8811
日本国特許庁(IPEA/JI				<u> </u>
郵便番号100-891		長屋	3——尽	•



国際出願番号 PCT/JP03/14741

第I棡	報告の基礎
1 ~ 0	国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
	国際 7 個番音報告は、「記に不り場合を除くなか、国際出版の言語を基礎とした。 この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 されは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 P C T 規則12. 3及び23. 1 (b) にいう国際調査 P C T 規則12. 4にいう国際公開 P C T 規則55. 2又は55. 3にいう国際予備審査
	報告は下記の出願沓類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
X	出願時の国際出願書類
	明細書 第
. 🗆	請求の範囲 項、 出願時に提出されたもの 第
	図面 第
з. 🗌	配列表に関する補充欄を参照すること。 補正により、下記の書類が削除された。
	□ 請求の範囲 第 項 項 □ 図面 第 □ ページ/図 □ 配列表(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
4.	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
	明細書 第 ページ 請求の範囲 第 項 図面 ページ/図 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテープル(具体的に記載すること)
* 4.	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

右

有

請求の範囲 1-16 #

 産業上の利用可能性(IA)
 請求の範囲 1-22
 有

 請求の範囲 (無)
 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 2002-329966 A (住友ベークライト株式会社) 2002.11.15

文献2: JP 11-54934 A (イビデン株式会社) 1999. 02. 26

文献3: JP 7-135375 A (三井東圧株式会社) 1995.05.23

請求の範囲1,2,5,8に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を有さない。請求の範囲1,2,5,8記載された導体2層ポストと金属被覆層で覆われた突起状端子を有する回路基板は、文献1に開示されている。

請求の範囲3,6,7,9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を有さない。請求の範囲3,6,7,9に記載された導体2層ポストとフラックス機能を有する接着層を設けた回路基板は、文献1に開示されている。

請求の範囲4に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1より進歩性を有しない。文献1の発明において、導体回路の一部を残して表面被覆を設けるという慣用手段を適用することは当業者にとっては自明のものである。

請求の範囲10-14に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1および文献2より進歩性を有しない。文献1の発明において、文献2に記載の多層配線板の積層手段を適用することは当業者にとっては自明のものである。

請求の範囲15,16に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1および文献3より進歩性を有しない。文献1の発明において、文献3に記載の単層部によって可撓性を与えるという手段を適用することは当業者にとっては自明のものである。

請求の範囲17-22に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-3に対して進歩性を有する。文献1-3にはフレキシブル・リジット基板の詳細が記載されておらず、しかもその点は当業者といえども自明のものではない。